

## 제11회 전자산업인 노사화합 친선 등산대회 참가안내

우리 진흥회는 전자산업인의 유대강화와 노사화합의 일환으로 매년 전자산업인 노사화합 친선등산대회를 개최하여 올해로 11회째를 맞이하게 되었습니다.

본 대회는 그동안 많은 회원사 및 관련기관 임직원들의 적극적인 참여와 성원에 힘입어 명실공히 우리 전자산업인들의 화합의 장으로 정착되었으며 앞으로도 본대회를 적극 추진하여 회원 여러분들의 노사화합에 적극 노력할 계획입니다.

이에 금번 제11회 대회를 경기도 가평군에 위치한 화야산에서 붙임계획과 같이 개최코자 하오니 회원사 임직원들의 적극적인 참여가 있으시기 바라오며, 아울러 본대회를 더욱 뜻있게 하기 위하여 행사 찬조금 및 상품을 모금하고 있어오니 많은 협조바랍니다.

### 대회개요

1. 대 회 명 : 제11회 전자산업인 노사화합 친선등산대회
2. 목 적 : 전자산업인의 유대강화 및 노사화합을 통한 이해증진과 체력단련 및 명량한 근로분위기 조성에 기여하기 위함.
3. 일 시 : 1998. 5. 9(토)~17:00~5.10(일) 17:00까지(1박2일)
4. 장 소 : 화야산(경기도 가평군 소재)
5. 주 최 : 한국전자산업진흥회
6. 후 원 : 산업자원부, 전자신문사, 전자부품종합기술연구소, 한국전자공업협동조합, 한국반도체산업협회, 한국전기공업진흥회

### 참가규정

1. 참가자격 : 회원사, 관련기관 및 단체 임직원

2. 참가부문 : 남자부, 혼성부, 여자부
3. 대회방법 : 4인 1조(팀) 단체경기
4. 참 가 비 : 1개팀당 50,000원
5. 신청기간 : '98. 4. 1~4. 30까지  
(직접신청, 우송, 팩스신청 가능)
6. 문의 및 접수처 : 한국전자산업진흥회  
총무부 총무과 윤동엽  
직통 : 02)554-4199, 교환 553-0941/7  
(구내 : 201, 202)  
팩스 : 02)555-6195, 3452-2229,  
563-7371, 563-7339
7. 참가비 및 협찬금 송부처  
- 예금주 : 한국전자산업진흥회  
· 상업은행 : 196-04-109176

### 준비규정

1. 개인 : 등산복, 등산화, 등산용스타킹, 파카, 배낭, 신분증, 필기도구 등
2. 조별 : 취사도구, 주·부식(즉시 조리 가능한 상태로 준비), 수통, 간식, 구급약품 등
3. 사기 또는 산악회기(준비 가능한 팀에 한함)
4. 기타 등산에 필요한 도구(나침판, 지도, 비상식량)
5. 평가기준 : 추후통보, 임원 참석시는 가산점 부여

### [역대실적]

- 제1회 : '89.11.26, 유명산  
(45개팀 230명 참가)  
· 최우수상 : 동양정밀공업(주) 여자부
- 제2회 : '90. 5. 2, 청계산(길매봉)  
(51개팀 260명 참가)  
· 최우수상 : 한국아이비엠(주) 남자부
- 제3회 : '90.11.4, 측령산  
(56개팀 300명 참가)  
· 최우수상 : 한국아이비엠(주) 남자부
- 제4회 : '91. 4. 28, 감악산

(48개팀 260명 참가)

- 최우수상 : (주)코리아씨키트 남자부  
- 제5회 : '92. 6. 13~6. 14, 천마산  
(57개팀 300명 참가)
- 최우수상 : 동방전자산업(주) 남자부  
- 제6회 : '93. 5. 15~5. 16, 청계산  
(36개팀 250명 참가)
- 최우수상 : 동양전자통신(주) 남자부  
- 제7회 : '94. 5. 22, 도봉산  
(41개팀 260명 참가)
- 최우수상 : 삼성전자(주) 남자부  
- 제8회 : '95. 6. 10~6. 11, 치악산  
(40개팀 250명 참가)
- 최우수상 : 삼영전자공업(주) 혼성부  
- 제9회 : '96. 5. 18(토)~5. 19(일), 명성산  
(50개팀 280명 참가)
- 최우수상 : 삼영전자공업(주) 여자부  
- 제10회 : '97. 5. 10(토)~5.11(일), 천마산  
(50개팀 320명 참가)
- 최우수상 : 삼성전자(주) 남자부

## 전자산업 구조조정 지원사업 안내

우리 진흥회는 최근 우리업체가 겪고 있는 구조조정의 어려움에 다소라도 도움을 드리기 위해 중단기적으로 우리 전자산업의 구조고도화 촉진방안을 업계 및 전문기관과 공동으로 조사, 연구해 정부에 건의토록 하는 한편 업계간 협력을 통한 구조조정사업을 지원하기 위해 진흥회내에 투자정보센터를 설치, 운영코자 하는 바, 사업을 매각 또는 새로 인수코자 할 경우에는 본회 산업담당부서(가전, 산전, 정보, 부품)로 이를 알려 주시기 바랍니다.

우리 진흥회는 이 업무를 수행하는 과정에서 부작용이 없도록 하기 위해 대외적으로 관련 정보가 유출되지 않도록, 가능한 전화를 이용 동 사업을 추진해 나가고자 합니다. 많은 협조 부탁드립니다.

가전산업부 : 554-4126

정보산업부(산전·정보) : 557-2417

부품산업부 : 554-4146

## 전화기·팩스·모뎀 등 전기통신기자재 내년부터 '안전규격' 의무화

국내에서도 전화기·코드리스폰·팩시밀리·모뎀·카드리더·현금지급기·종합정보통신망(ISDN) 단말기 등 유선통신기술에서 파생된 각종 전기통신 기자재류에 대한 형식승인 시험에 안전규격이 새롭게 적용된다.

관련기관 및 업계에 따르면 정보통신부는 내년 1월부터 전기통신 기자재류의 형식승인에 국제전기기술위원회(IEC)의 IEC-950규격을 준용한다는 내용의 전기안전기준을 새로 적용하기로 하고 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 제19조의 일부를 개정, 최근 관보에 고시했다.

이에 따라 국내 전기통신 기자재 생산업체 및 관련기기 수입업체들이 국내 판매를 위해 필수적으로 수반되는 형식승인을 받기 위해선 기존 전자파 장애(EMI)시험 외에 별도로 전파연구소·산업기술시험평가연구소·데이콤·한국통신·삼성전자·SK 텔레콤 등 지정된 시험기관의 안전시험에 통과해야 한다.

정부가 이번에 전기통신 기자재에 대해서도 안전규격을 적용하기로 한 것은 기본적으로 교류(AC) 전원을 사용하는 통신기기가 화재위험 등으로 소비자의 안전을 위협할 수 있다는 전문가들의 의견과 세계적으로 모든 전기·전자·정보·통신기기에 안전규격이 적용되는 국제흐름에 따른 것으로 풀이된다.

특히 이번에 통신기기에도 안전기준이 추가 적용됨으로써 현재 안전규격을 적용받지 않고 EMI규격만 적용하고 있는 무선기기류(무선기기형식등록)와 정보기기류(전자파적합등록)의 안전기준 적용문제가 새롭게 제기될 가능성이 높은 것으로 전망된다.

## 「산업재산권 분쟁조정제도」 이용 안내

중재의 심판·재판을 통한 산업재산권 분쟁해결은 엄격한 법적 절차로 인한 장기간(2~4년), 과다비용, 기업비밀 공개 등의 부담이 있습니다.

이에 따라 특허청은 「산업재산권분쟁조정위원회」를 설치하여 분쟁당사자가 분쟁해결 절차에 직접 참가하여 서로 양보와 타협을 통하여 합의에 이르게 하는 분쟁조정제도를 운영하고 있습니다.

이 분쟁조정제도는 그 절차가 간편하고 신속하게 종결될 뿐 아니라 신청비용이 무료이므로 IMF시대에 가장 적절한 산업재산권 분쟁해결제도로서 많은 이용바랍니다.

1. 기구명칭 : 산업재산권 분쟁조정위원회
2. 조정신청대상
  - 산업재산권의 침해로 인하여 발생된 분쟁
  - 산업재산권의 양도 또는 실시에 관련된 분쟁
  - 직무발명보상에 관련된 분쟁
  - 기타 산업재산권에 관련된 분쟁
3. 조정위원 구성
  - 조정위원은 산업계, 학계, 판·검사, 변호사, 변리사, 특허청공무원 등 20명
  - 조정위원 중에서 조정신청별 신청인이 지명한 3~5명의 위원으로 조정부를 구성·운영
4. 조정제도 이용시 이점
  - 조정위원들이 산업재산권 분야의 전문가들이므로 분쟁당사자들이 현실적으로 수용가능한 선에서 원만하게 해결을 할 수 있도록 조정함.
  - 조정이 성립 되었을 경우 장기간(2~4년)이 걸릴 분쟁이 단기간(2~3개월)내에 해결됨
  - 신청절차가 간편하며 조정신청 비용이 무료이므로 분쟁비용을 절약할 수 있음.
  - 모든 절차를 비공개로 진행하므로 기업의 비밀이 공개될 염려가 없음.
  - 조정과정에서 쌍방이 소유한 특허기술의 Cross-License계약, 기술협력계약 등 전략적 제휴를 맺을 수 있는 기회가 주어짐.

○ 분쟁당사자간에 악감정을 남기지 않고 원만하게 해결을 보게되므로 기업간에 우호적인 분위기가 조성됨.

5. 조정의 효력 : 당사자간의 합의가 이루어져 조정조서가 작성되면 「민법상 화해 계약」이 성립됨
6. 조정신청방법 : 소정의 조정신청서 서식에 따라 특허청에 제출(FAX로도 신청가능)
7. 문의처 : 특허청 산업재산권 분쟁조정위원회
  - 주소 : 서울시 강남구 역삼동 823-1 (우편번호 135-784)
  - TEL : (02) 561-9404, 568-8151
  - FAX : (02)568-9669

## 수출용원자재 및 기초원자재 수입 신용장 개설에 대한 특별신용보증제도 개선

1. 업계의 원자재수입관련 애로해소를 위해 정부가 지난 1월 26일부터 실시한 대기업의 수출용원자재 및 기초원자재수입 L/C개설에 대한 특별신용보증제도를 2월 25일부터 다음과 같이 확대 시행하고 있으니 관련업계에 널리 홍보하여 원자재수급에 차질이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- 가. 보증대상 기업 : (당초)대기업 → (개선)모든 기업  
 ※ 단, 중소기업은 100억원이내의 여타 특별보증잔액을 포함하여 500억원이내 보증  
 ※ 대기업은 당초대로 수입L/C 개설용도로만 500억원이내 보증
- 나. 보증대상 품목  
 (당초)수출용원자재(원유제외) 및 12개 기초원자재(개선)섬유사, 직물, 동·동합금, 알루미늄괴, 철강빌레트, 자동차부품, 원료의약품 등 기초원자재 중 대상 품목중 41개 추가  
 ※ 보증대상 품목 List : 별첨

2. 참고로 1월12일부터 실시한 중소기업의 “무역 금융 및 기초원자재 수입 L/C 개설에 대한 특별신용보증제도”에 의해 모든 중소기업은 위의 보증대상 List에 관계없이 수출용원자재와 산업활동에 필요한 대부분의 산업용 원·부자재에 대해 신용보증기관에 의한 100억원이내의 특별신용보증이 가능함을 알려드리니 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

3. 수입L/C 개설관련 특별신용보증에 대한 보다 구체적인 사항은 신용보증기금(710-4145) 및 기술신용보증기금(051-465-2301)으로 문의하시기 바랍니다.

### 별첨 : 수입 L/C개설에 대한 특별신용 보증대상 기초원자재의 범위

#### ■ 당 초

- 수출용원자재(원유제외)
- 기초원자재(12개) : 납사, 천연고무, LPG, 7-펠프, 원피, 동정광, 고철, 원당, 옥수수, 대두, 밀, 원면

#### ■ 기초원자재 품목 추가(41개)

- 원모, 유연처리거죽, 우지, 팜유, 목재칩(펠프원료), 고지, 인광석, 염화加里, 유황, 암모니아(무수암모니아 및 암모니아수), 요소, 섬유사(모사·면사·인조장섬유사·인조방직사 등), 직물(견직물·면직물·인조장섬유직물·인조단섬유직물·편직물 등), 동 및 동합금(괴 및 설 포함), 니켈의 괴 및 설, 알루미늄괴 및 설, 알루미늄재생합금지금, 선철, 페로실리콘(규소철), 철강빌레트, 코발트메탈파우더, 고속도공구강봉재, 주석, Iron Powder(LISTALOY-Power등), 전극봉, 다이아몬드칼날(HS8208900000), 반도체제조용공사선핀(HS3701991000), 규소, 자동차 부품, 냉연강판, 열연강판, 전기회로자동차단기(HS853620), 마그네딕콘택트, 내연기관용유류여과기와 부분품, 선박엔진용베어링, 선박용레이더 부분품, 자이로오토파이롯트부분품(HS901490), 원료의약품, 제외진단용의약품, 의료용구 제

조목적의 기초원자재(실크, 나일론, 스테인레스코일, 실리콘, 튜브, 라텍스), 생고무

## '98 동경 한국부품산업 종합전시회 참가업체 모집

KOTRA 일본실은 우리나라 부품류의 대일시장진출확대를 위한 비즈니스 상담기회를 제공하고 한일 간 산업협력 기반을 마련하기 위해 아래와 같이 '98 한국부품산업 종합전을 개최하오니 우리 부품업체의 많은 참가 있으시기 바랍니다.

### 1. '98 동경 한국부품산업종합전 개요

- 사업성격 : 일본산업계의 해외부품조달확대 추세에 따라 대일수출유망분야로 부상하고 있는 산업부품류의 대일시장진출확대를 도모하고자 정부에서 실시하는 정책전시회로 올해가 4회째임.
- 기간 : 1998.10.27-10.30
- 장소 : 동경 MIPRO전시장
- 규모 : 2,500 S/M
- 참가업체 : 100 개사(잠정)
- 출품 유망 품목
  - 전기, 전자부품, 계측기기 및 부품, 자동차 부품, 기계부품
  - 기타 일본시장에 적합한 신소재, 중간재, 산업설비 및 부품
- 특기사항
  - 출품업체별 사전 상담알선 지원
  - 일본공업신문에 출품업체 소개기사 게재
  - 오사카BPC전시회에 무료 참가(1개월간 샘플전시)지원
  - 전시품 발송 및 호텔알선

### 2. '97 동경한국부품산업전 개최 성과

- 기간 : 97.11.4-11.7
- 규모 : 2,500 S/M(107개사출품)
- 내방바이어수 : 1,572명
- 상담실적 : 114,140천불

3. 참가방법

- 참가신청서(별도양식)를 일본실로 FAX송부
- 참가비 : 기본부스(9s/m)임차료 100만원~150만원(원화환율에 따라 추후조정), 항공임 및 체재비 등은 참가자 부담
- 신청기한 : 1998. 4. 30(1차기한)

4. 문의처

- KOTRA일본실 과장 전병석  
(전화 : 551-4324, 팩스 : 551-4256)

**제2회 전국 산업안전보건 신기술  
및 개선사례 경진대회 현상공모**

한국산업안전공단에서는 산업안전선진화 3개년 계획의 일환으로 전국민의 산업재해예방과 직업병예방에 대한 관심과 기술개발을 촉진하고 자발적인 참여를 유도하여 근로자의 안전과 보건을 유지증진하고 자 전국 산업안전보건 신기술 및 개선사례 경진대회를 개최하기로 하였다.

신기술 개발 및 개선사례 경진대회의 제안은 산업현장에서 사용되는 유해위험기계기구의 자동화, 방호장치 및 보호구 개발, 작업환경개선설비 및 근로자의 건강증진을 위한 직업병예방 및 치료기법 등 근로자의 안전과 보건을 확보하기 위한 창의적인 신기술 및 사업장 안전보건 개선사례가 대상이 된다.

이 대회의 응모작품 제출기간은 '98. 4. 30일까지이며 접수는 우송 또는 한국산업안전공단 본부(Tel : 032-5100-581)로 하고 최종발표는 '98. 7월중에 있을 예정이다.

이 대회에서 우수작품으로 입상할 경우 최고 300만원의 부상과 노동부장관의 표창을 수여받음은 물론 한국산업안전공단에서 실시하는 산업재해예방시설자금융자혜택 부여, 산업안전보건강조주간중 무료전시, 신문 및 마스크 등 홍보 등 다양한 혜택을 부여하게 된다.

■ 주 최 : 노 동 부

■ 주 관 : 한국산업안전진단

■ 경진대회 일시 : '98. 7. 2(목)

■ 응모자격 : 대한민국 국민(단독 또는 공동으로 제안가능)

■ 제출기한 : '98. 4. 30(당일 우편 소인 유효)

■ 제출서류

- 신기술 및 개선사례
    - 신청서 1부
    - 해당기술에 대한 설명서 요약서 및 도면 각 3부
  - 제안
    - 신청서 1부
    - 해당기술에 대한 설명서, 요약서 각 3부
- ※ 세부사항문의 : 한국산업안전공단 안전기술지원국(☎032-5100-581)

■ 응모부문

- 신기술 발명품에 의한 제안
- 창의적인 고안에 의한 제안
- 재해예방에 효과적인 기계기구·설비·공정 개선 사례 제안

■ 시상

시상종류	부 상	인원	비 고
금 상	300만원	1명	노동부장관 표창
은 상	각 200 만 원	2명	"
동 상	각 100 만 원	3명	한국산업안전공단 이사장 표창
장 려 상	각 50만원	6명	"

※ 해당작품이 없는 수상부문은 상장과 상금을 수여하지 않을 수 있음.

■ 기타 지원사항

- 기술정보의 상호교류와 기술개발의 촉진을 위하여 산업안전보건 강조주간 행사시 이를 전시 홍보
- 은상이상 수상자에 대하여 정부포상 추천
- 산업재해예방시설자금 융자(융자규정에 적용되는 사항에 한함)
- 신문 등 마스크에 홍보

■ 문의처

한국산업안전공단 안전기술지원부

Tel) 032)5100-579/581

FAX) 032)515-5897

**산·학·연 협력을 위한 업계 이전 대상 기술과제 조사**

그동안 우리 전자산업은 정부의 적극적인 지원 정책과 산업계의 많은 노력으로 급격한 성장을 이룩하여 국가경제를 선도하는 산업으로 발전하였고 세계시장에서도 일본등 선진 각국과 치열한 경쟁을 통한 생산액면에서 세계 4위로 발돋움하게 되었습니다.

그러나 기술적인 면에서는 디지털 기술로의 빠른 변화와 선진 각국의 기술이전 기피등으로 아직도 첨단제품의 핵심기술 및 핵심부품은 수입에 크게 의존하고 있는 실정입니다.

더욱이 작년말부터 불어닥친 IMF한파로 전자업체의 경영여건이 더욱 악화되고 있는데다 시설 및 연구개발투자의 위축에 따른 기술개발의 침체로 전자산업의 기반마저 크게 흔들리고 있는 안타까운 상황입니다.

이에 본회는 산업계와 학계, 연구소 등의 유대 강화를 통한 IMF체제를 조기에 극복하고 전자업체의 기술개발 애로를 해소코자 업계와 학계, 연구기관에서 개발완료하였거나 개발 진행중인 전자 관련 기술중 업계 이전이 가능한 기술과제를 발굴하여 실수요업체와 연계, 실질적인 도움을 주고자 전자업체 이전 가능 기술과제를 조사코자 하오니 첨부 양식에 의거 '98. 4. 25(토)까지 본회 기획과(TEL : 554-4126, FAX : 555-6195)로 송부하여 주시기 바랍니다.

1. 조사목적

- 산·학·연 협력분위기 조성

- 연구개발의 생산성을 획기적으로 개선
2. 조사대상 : 연구소, 대학, 회원사등 800여개사
  3. 조사내용
    - 이전가능 기술
    - 기술개발(예정)시기
    - 선진국 기술수준과의 비교
    - 기술이전 가능시기
    - 기술이전 조건 등
  4. 기술과제 대상 : 이미 귀사(연구소, 대학교)에서 개발이 완료되었거나 진행중인 전자 관련 기술로써 특정업체(기관)와 기술사용계약이 체결되어 있지 않은 기술
  5. 조사방법 : 설문조사
  6. 조사기간 : '98. 4. 1~4. 30(30일간)
  7. 향후 추진 계획
    - 기본계획 수립 : 3. 31
    - 조사실시 : 4. 1~4. 30
    - 자료분석 : 5. 10
    - 회원사 및 언론홍보 : 5월중
    - 설명회개최 : 5월중 끝.
  7. 문의처 : 한국전자산업진흥회 기획과  
565-5803, 553-0941(303)

**미국 현지은행(FNB)을 통한 Nego란 해소 안내**

최근 국내은행의 Nego 기피로 어려움을 겪고 있는 대미수출기업을 위해 FNB(First National Bank of New England)는 한국상품을 구매하는 미국의 중소기업에 대한 Usance 수입LC 개설 및 한국의 대미수출업체에 대한 선적서류 매입(Nego)를 통해 우리 기업의 대미수출을 지원할 예정입니다.

**자세한 문의**는 FNB 서울사무소 문석호이사 (Tel. (02) 578-4983/4)